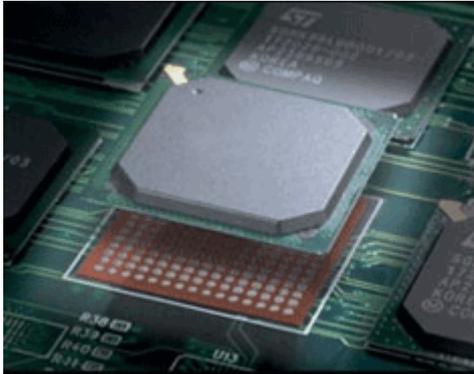


クリームハンダ/フラックス印刷マスクシール StencilQuik™

stencil
Quik

BGAリワークの作業効率と信頼性がアップ！
クリームハンダ/フラックス印刷マスク



StencilQuik™は取外し不要のクリームハンダ/フラックス印刷マスクです。

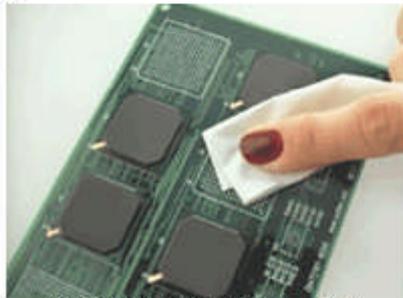
StencilQuikを用いることでクリーム半田やフラックス印刷を容易に行うことができ、且つ接合信頼性を高めます。StencilQuikを基板上に張り付けクリーム半田やフラックスを印刷した後は、基板から引き剥がす必要が無く、そのままBGAを実装しリフロー加熱が行えます。

特長

- ・ 取外し不要のクリームはんだ印刷マスク
- ・ はんだボール間の絶縁材
- ・ ソルダーレジスト修復マスク

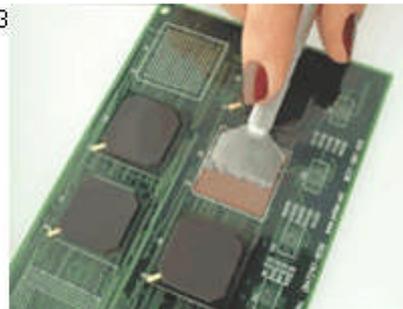
使用方法

1



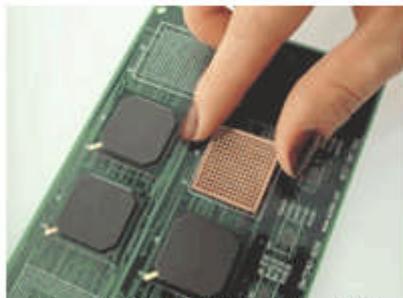
残留はんだ除去 & クリーニング

3



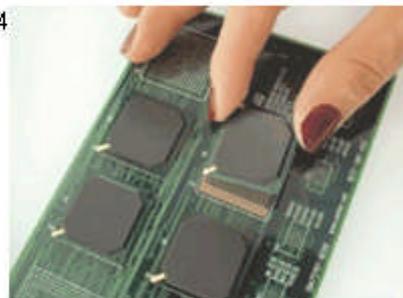
クリームハンダ印刷

2



StencilQuikを基板に貼り合わせる

4



BGAをStencilQuik上に乗せリフロー加熱

詳細は、株式会社 シンアペックス 電子機器プロジェクト部門までお問合せ下さい。